Previous Doc

Next Doc First Hit

Go to Doc#

Generate Collection

L6: Entry 4 of 4

File: JPAB_

Mar 1, 1994

PUB-NO: JP406056592A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06056592 A TITLE: PIEZOELECTRIC LITAO3 THIN FILM

PUBN-DATE: March 1, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHIBATA, YOSHIHIKO KAYA, TATSUYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ASAHI CHEM IND CO LTD

APPL-NO: JP04217001

APPL-DATE: August 14, 1992

US-CL-CURRENT: 427/585 INT-CL (IPC): 30B 29/30

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain an LiTaO3 thin film having piezoelectricity and faster in surface acoustic wave velocity than that of a bulk single crystal of LiTaO3 by forming the film having piezoelectricity on a sapphire substrate and specifying the surface acoustic wave velocity.

CONSTITUTION: The LiTaO3 thin film having piezoelectricity and the <u>surface acoustic wave</u> velocity faster than 3500m/s is formed on the <u>sapphire</u> substrate. In the synthetic method of the piezoelectric body thin film, a laser abrasion method by which a ratio of the elements constituting a target is $0.5 \le \text{Li/(formula II)} \le 3.5$ when a thin film of formula I $(0 \le x \le 1)$ is synthesized is preferred, and the objective thin film can be obtained especially by using mixed gas of oxygen and ozone as oxidizing gas within the limited pressure range. The LiTaO3 thin film can be used as a <u>surface acoustic wave</u> device and a surface acousto-optical element, etc.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO& Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

(19)日本国特新庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

(43)公開日 平成6年(1994)3月1日

(51)Int.CL⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 3 0 B 29/30

B 7821-4G

審査請求 未請求 請求項の数1(全 7.頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平4-217001

平成4年(1992)8月14日

(71)出願人 000000033

旭化成工業株式会社

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

(72)発明者 柴田 佳彦

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号

旭化成工業株式会社内

(72)発明者 嘉屋 樹佳

神奈川県川崎市川崎区夜光1丁目3番1号

旭化成工業株式会社内

(54)【発明の名称】 圧電性LiTaO3薄膜

(57)【要約】

【目的】 圧電性があり、かつSAW速度がLiTaO 3 のバルク単結晶より大きいLiTaO3 薄膜を提供す

【構成】 サファイア基板上に成膜され、圧電性を有 し、弾性表面波の速度が3500m/sより速い事を特 徴とするLiTaO3 薄膜。

20

【特許讃求の範囲】

【請求項1】 サファイア基板上に成膜され、圧電性を 有し、かつ弾性表面波の速度が3500m/sより速い ことを特徴とするLiTaO3薄膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は弾性表面波(Surfa ce Acoustic Wave、以下SAWと略 す) デバイス及び光学素子材料などに使われる新規の圧 電体薄膜に関するものである。

[0002]

【従来の技術】LiTaO3 単結晶は電気機械結合定 数、電気光学効果、非線形光学効果などにおいて優れた 性質を有しており、SAWデバイス用材料として実用化 される一方光学素子として有望視されている材料であ る. 近年の半導体技術の進歩による電子部品の集積化及 び小型化に伴い、強誘電体素子、圧電体素子も小型化、 薄膜化が進みつつあり、LiTaO3 単結晶に関しても 薄膜化に対する需要は強く数多くの研究がなされてきて いる。

【0003】従来、LiTaO3 薄膜は液相エピタキシ ャル法、CVD法、真空蒸着法、ゾルゲル法、スパッタ リング法等で作られおり、様々な学会報告が成されてお り、製造法特許も出されている。得られた膜はX線回折 法や電子線回折法などによる結晶学的解析、2次イオン 質量分析法やオージェ電子分光法などによる化学組成の 解析、屈折率や光の伝機損失などの光学的解析が成され ている。しかし、圧電体であるはずのLiTaO。薄膜 の圧電特性についての報告は極めて稀であり、確からし い値が報告されている例はほとんど無く、例えば、SA 30 Wフィルターが形成されたという報告例は皆無である。 これは、今までに得られているLiTaO3 と思われて いる薄膜が結晶学的、光学的、化学組成的にはLiTa O3 に類似しているが不完全であり、SAWフィルター などのデバイスが形成できるほどの面積で、単分域化さ れたLiTaO3 薄膜は現在までに得られていない事を 示している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、SAWデバ イスや表面音響光学素子として用いることのできる圧電 40 性を有するLiTaOs 薄膜を提供する事である。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、サファイア基 板上に成膜され、圧電性を有し、かつ弾性表面波の速度 が3500m/sより速いことを特徴とするLiTaO 3 薄膜である。発明者らが鋭意検討を進めた結果、レー ザーアブレーション法によりLiTaO3 薄膜を合成し たところ圧電性を有するLiTaO3 薄膜が得られた。 理由は定かではないがレーザーアブレーション法は不純 物の混入が極めて少ないという利点があるため、Feな 50 の混合ガスで、0.0005~0.005torrで行

どの混入による圧電性の低下がないと思われる事、ま た、スパッタリング法に比べ、薄膜がプラズマにさらさ れ表面などが損傷する可能性が少ない事、また、成膜速 度を自由に調節できるために、結晶配向性の極めて良い 薄膜の合成が可能な事などの有利な点が作用して圧電性 を示すLiTaO3薄膜が得られたのではないかと考え られる。つまり、不純物の混入を完全に防ぎ、結晶配向 性が良く、プラズマなどによる表面などの損傷が少ない LiTaO3薄膜ならば、合成法によらず圧電性を示す 10 のではないかと思われる。

2

【0006】本発明においては、結晶性の評価はX線ロ ッキングカーブ (X線解析装置 理学電機 (株) 製 R AD-C]の全半値幅をもって行っている。その際、発 散スリット及び散乱スリットには1/6°のものを用 い、受光スリットにはO. 15mmのものを用いてい る。結晶性は0.90°以下である事が好ましく、更に 好ましくは0.65 以下である。結晶性が、0.90 * を上回る場合には圧電性が低下し、十分な特性が得ら れず、場合によっては測定できるほどの圧電性を示さな くなる。

【0007】また、薄膜中の不純物は蛍光X線分析 [(株) 島津製作所 SXF-1100] によって原子 番号が5以上の元素に関して全て分析した。この分析法 により検出される不純物濃度は0.1wt%以上であ り、この濃度以下の不純物に関しては、表1および表2 において無いものとして示してある。不純物が圧電性に 与える影響は定かではないが、少なくとも0.1wt% 以上のFeの混入によって圧電性が損なわれ、2wt% 以上では、測定できる程の圧電性を示さなくなる傾向が 確認されており、混入する事は好ましくない。また、構 成元素およびFe以外の元素の混入も好ましくない。 尚、本発明によるLiTaO3 薄膜上のSAW速度がバ ルク単結晶のそれよりも大きい理由は定かでは無いが、 基板としているサファイアのSAW速度の影響を受けて いるものと考えられる。以下に容易に本発明に達する合 成法を記す。

【0008】合成方法は特願平3-243209号に開 示されたレーザーアブレーション法による合成方法が適 しており、すなわち、Li (Nbr Tai-r) O3 薄膜 (0≤x≤1)を合成する際に、ターゲットを構成する 元素の比が1.5≦Li/(Nbr Tai-r)≤3.5 であるレーザーアブレーション法による圧電体薄膜の合 成方法が適しており、特に、圧力範囲を限定し、酸化ガ スとして酸素とオゾンの混合ガスを用いる事によって本 発明に達し得る。 レーザーはエキシマレーザー (ArF 193nm)を用い、レーザー周波数は20Hz、レー ザー出力は150mJとする。ターゲットはLi2 CO 3 及び、Ta2 O5 を原料とする焼結体 (サイズ15m mø×3mm^t)が用いられ、圧力は酸素及び、オゾン 3

われる。オゾンの濃度としては1vol%以上であるこ とが好ましい。

[0009]

【実施例】次に、実施例により本発明をさらに詳細に説 明する。LiTaO3 薄膜の合成はレーザーアブレーシ ョン法によって行われる。図1に装置の概要を示す。焼 結体ターゲットにレーザー光を照射し酸素とオゾンの混 合ガス雰囲気で基板に成膜される。以下合成にあたって 使用した条件を列記する。

【0010】合成条件

单結晶基板

サファイアC、A、R、M面

基板温度

300C

導入ガス

酸素とオゾン(8vol%)

の混合ガス

ターゲットと基板の距離 3 cm

反応圧力

0.001torr

ターゲットのLi/Ta 2.2

レーザー波長

193nm (ArFエキシマ

レーザー)

レーザー出力 レーザー周波数

反応時間

20Hz120分

150mJ

以上の条件を用い、LiTaO3 薄膜の合成を行った。 得られた薄膜のX線回折の結果を図2(サファイアC面 上)、図3 (サファイアA面上)、図4 (サファイアR 面)、図5 (サファイアM面上) に示す。サファイアC 面上には(006)、サファイアA面上には(11 0)、サファイアR面上には(012)、サファイアM 上面には (300) に配向したLi TaO3 薄膜が得ら れている。これらの薄膜がエピタキシャル成長している 30 事は、高速電子線回折 (RHEED)、4軸X線回折法 などによって確認される。合成した膜にフォトリソグラ フィープロセスにより櫛形電極 (Inter Digi tal Transducer、以下IDTと略す)を

構成した。IDTは正規型電極で、電極指の対数は入力 出力ともに64対とし、波長(A)は10μmとし た。このIDTにより各サンプルのSAWフィルター特 性を評価し、Vsを求めた。その結果を結晶性、不純物 の解析結果とともに表1に示す。サファイアR面上に成 膜したLiTaO3薄膜上のSAWフィルター特性の1 例を図6に示す。これにより得られたLiTaOa 薄膜

4

[0011]

【比較例】比較例として、スパッタリング法により、し i TaO₃ 薄膜の合成を行った。以下に、合成条件を示

が圧電性を有することが明かである。

合成条件

单結晶基板

サファイアC、A、R、M面

基板温度

2008

4cm

導入ガス

酸素+Ar(1:1)

ターゲットと基板の距離

反応圧力(P) -

0.005~0.001to

rr

20 ターゲットのLi/Nb 2.2

高周波

13.56MHz 80~150W

rfーパワー(RF)

反応時間 120分 得られた薄膜のX線回折の結果を図7(サファイアC面 上)、図8 (サファイアA面上)、図9 (サファイアR

面上)、図10 (サファイアM面上) に示す。結晶性、 不純物の解析結果、SAW特性の評価を表2に示す。X 線回折から判断すると、LiTaO₃ 薄膜が得られてい るようであるが、いずれの膜にも不純物が検出され、結 晶配向性も実施例のものには及ばず、測定できるほどの 圧電性は示さなかった。

[0012]

【表1】

5		•		6		
No.	サファイア	結晶性/*	不純物	圧電性	Vs/ms ⁻¹	
1	C面 .	0.17	無し	有り	5529	
2	C面	0.44	無し	有り	5545	
3	A面	0.46	無し	有り	5620	
4	A面	0.35	無し	有り	5645	
5	R面	0.65	無し	有り	5650	
6	R面	0.64	無し	有り	5707	
7	M面	0.67	無し	有り	5520	
8	M面	0.69	無し	有り	5430	

[0013]

*【表2】

No.	サファイア	P/torr	RF/W	結晶性 /*	不純物	圧電性
1	C面	0.005	8 0	0.95	Гe	無し
2	C面	0.001	100	0.98	Fe	無し
3 :	A面 _	0.005	150	1.15	Fe	無し
4	A面 ·	.0.003	100	0.97	Fe	無 し
5	R面 .	0.002	150	1.23	Fe	無し
6	R面	0.004	80	1.36	Fe	無し
7	M面.	0.005	100	0.99	Fe	無し
8	МШ	0.002	130	0.97	Fe	無し

[0014]

【発明の効果】本発明により圧電性があり、かつSAW 速度がLiTaO3のバルク単結晶より大きいLiTa O3薄膜を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に用いる合成装置の一例を示す説明図で ある。

【図2】実施例においてサファイアC面上で得られたしiTaO3 薄膜のX線回折結果を示すスペクトル図である

【図3】実施例においてサファイアA面上で得られたし iTaO₃ 薄膜のX線回折結果を示すスペクトル図であ る。

【図4】実施例においてサファイアR面上で得られたL 40 i TaO3 薄膜のX線回折結果を示すスペクトル図である

【図5】実施例においてサファイアM面上で得られたしiTaO3 薄膜のX線回折結果を示すスペクトル図である。

【図6】実施例において得られたSAWフィルター特性の一例を示すスペクトル図である。

- *【図7】比較例においてサファイアC面上で得られたL iTaO3 薄膜のX線回折結果を示すスペクトル図である。
- 30 【図8】比較例においてサファイアA面上で得られたL i TaO3 薄膜のX線回折結果を示すスペクトル図である。

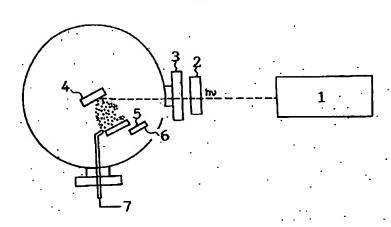
【図9】比較例においてサファイアR面上で得られたし iTaO₃ 薄膜のX線回折結果を示すスペクトル図であ る。

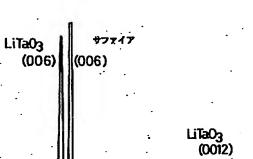
【図10】比較例においてサファイアM面上で得られた LiTaO3 薄膜のX線回折結果を示すスペクトル図で ある。

【符号の説明】

- 1 ArFエキシマレーザー
 - 2 レンズ
 - 3 ウインドウ
 - 4 ターゲット
 - 5 基板
 - 6 膜厚測定装置
 - 7 ガス導入口

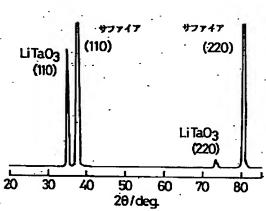
【図1】





【図2】







50 60 2θ/deg.

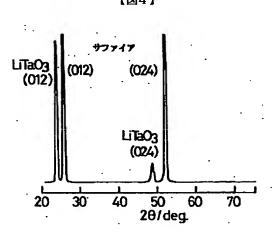
70

80

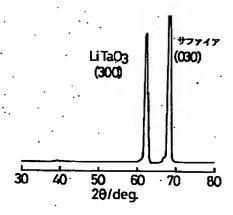
20

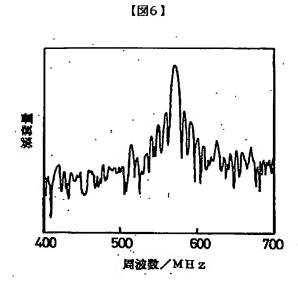
30

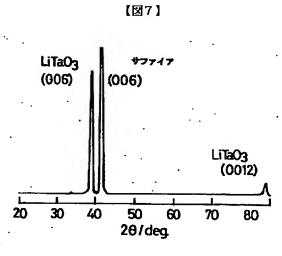
40

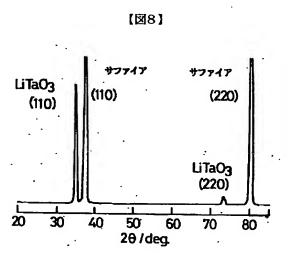


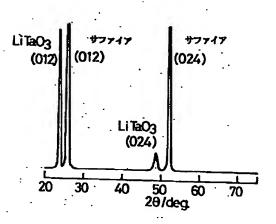
【図5】











【図9】

